PCT

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION International Bureau



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

| (51) | International Patent Classification: G06K 19/077, G06K 7/00 | A1 | , · · | ational Publication Number: ational Publication Date: | WO 00/70553 23 November 2000 (23.11.2000) |
|------|---|-------|--------------|--|--|
| (21) | International Application Number: | PCT | DE00/01460 | | * |
| (22) | International Filing Date: 10 May | 2000 | (10.05.2000) | Published | |
| (30) | Priority Data: 199 22 064.6 14 May 1999 (14.0 199 43 060.8 09 September 1999 (0 | | • | | |
| (60) | Parent Application or Grant ROBERT BOSCH GMBH [/]; (). GROEG [/]; (). GROEGER, Klaus-Erwin [/]; (). | ER, K | laus-Erwin | | |

- (54) Title: CONTACT ARRANGEMENT AND COUNTER-CONTACT MODULE
- (54) Titre: AGENCEMENT A CONTACT ET MODULE A CONTACT ANTAGONISTE

(57) Abstract

The invention relates to a contact arrangement for a module that can be electrically contacted and that is arranged on a card-shaped carrier. Said module comprises a first contact field (201, ..., 207) with a plurality of contact surfaces (201, ..., 207). At least one contact surface (205, ..., 207) is located outside a given area (150). The contact arrangement is characterised in that a second contact field (105, , 108) with at least one contact surface (105, ..., 108) is provided within the given area (150) and in that the contact surfaces (205, ..., 207) which are arranged outside the given area and which belong to the first contact field (201, ..., 207) are electrically connected to contact surfaces (105, ..., 107) of the second contact field (105, ..., 108). Chip cards according to the ISO 7816 and multimedia card modules for instance can thus be evaluated by means of a Chip card reader that is provided for evaluating ISO 7816 chip cards. MMC modules can still be evaluated by means of a MMC module reader provided therefor.

(57) Abrégé

L'invention concerne un agencement à contact pour un module pouvant être amené en contact électrique, agencé comme support en forme de carte, comprenant un premier champ de contact (201, ..., 207) ayant une pluralité de surfaces de contact (201, ..., 207), dont au moins une (205, ..., 207) est à l'extérieur d'une zone prédéterminée (150), caractérisé en ce qu'il est prévu un deuxième champ de contact (105, ..., 108) ayant au moins une surface de contact (105, ..., 108) à l'intérieur de ladite zone prédéterminée (150), et en ce que les surfaces de contact (205, ..., 207) du premier champ de contact (201, ..., 207), disposées à l'extérieur de la zone prédéterminée, sont connectées électriquement, respectivement avec les surfaces de contact (105, ..., 108). De cette façon, par exemple, des cartes à puces conformes à ISO 7816, ainsi que des modules de cartes multimédia peuvent être évalués par un lecteur de cartes à puces prévu pour l'évaluation de cartes à puces ISO 7816. En même temps, la possibilité d'évaluation des modules MMC est maintenue par un lecteur de module MMC prévu à cet effet.

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/70553 G06K 19/077, 7/00 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 23. November 2000 (23.11.00) (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01460 (81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, (22) Internationales Anmeldedatum: 10. Mai 2000 (10.05.00) MC, NL, PT, SE). (30) Prioritätsdaten: Veröffentlicht DE

199 22 064.6

199 43 060.8

14. Mai 1999 (14.05.99)

9. September 1999 (09.09.99) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stungart (DE).

(72) Erlinder; und

(75) Ersinder/Anmelder (nur für US): GROEGER, Klaus-Erwin [DE/DE]; Soehrer Tor 8, D-31199 Diekholzen (DE).

Mit internationalem Recherchenbericht.

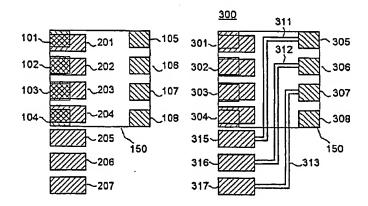
Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: CONTACT ARRANGEMENT AND COUNTER-CONTACT MODULE

(54) Bezeichnung: KONTAKTANORDNUNG UND GEGENKONTAKTMODUL

(57) Abstract

The invention relates to a contact arrangement for a module that can be electrically contacted and that is arranged on a card-shaped carrier. Said module comprises a first contact field (201, ..., 207) with a plurality of contact surfaces (201, ..., 207). At least one contact surface (205, ... ,207) is located outside a given area (150). The contact arrangement is characterised in that a second contact field (105, , 108) with at least one contact surface (105, ..., 108) is provided within the given area (150) and in that the contact surfaces (205, ... , 207) which are arranged outside the given area and which belong to the first contact field (201, ..., 207) are electrically connected to contact sur-



faces (105, ..., 107) of the second contact field (105, ..., 108). Chip cards according to the ISO 7816 and multimedia card modules for instance can thus be evaluated by means of a chip card reader that is provided for evaluating ISO 7816 chip cards. MMC modules can still be evaluated by means of a MMC module reader provided therefor.

(57) Zusammenfassung

Es wird eine Kontaktanordnung für ein auf einem kartenförmigen Träger angeordnetes, elektrisch kontaktierbares Modul mit einem ersten Kontaktfeld (201, ..., 207) mit einer Mehrzahl von Kontaktfächen (201, ..., 207), von denen zumindest eine (205, ..., 207) außerhalb eines vorgegebenen Bereichs (150) liegt, vorgeschlagen, die sich dadurch auszeichnet, daß ein zweites Kontaktfeld (105, ..., 108) mit mindestens einer Kontaktfäche (105, ..., 108) innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) vorgeschen ist, und daß die außerhalb des vorgegebenen Bereichs angeordneten Kontaktfächen (205, ..., 207) des ersten Kontaktfeldes (201, ..., 207) jeweils mit Kontaktfächen (105, ..., 107) des zweiten Kontaktfeldes (105, ..., 108) elektrisch verbunden sind. Damit werden beispielsweise sowohl Chipkarten nach ISO 7816, als auch Multi-Media-Card-Module durch einen zur Auswertung von ISO 7816-Chipkarten vorgeschenen Chipkartenleser auswertbar. Gleichzeitig bleibt die Auswertbarkeit der MMC-Module durch einen dafür vorgeschenen MMC-Modulleser erhalten.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| ٨L | Albanien | ES | Spanien | LS | Lesotho | SI | Slowenien |
|-----|------------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|-----|------------------------|
| ΛM | Annenien | FI | Finnland | LT | Lirauen | SK | Slowakci |
| ΛT | Österreich | FR | Frankreich | LU | Luxemburg | 5.N | Senegal |
| ΑU | Australien | GA | Gabun . | LV | Lettland | SZ | Swasiland |
| ۸Z | Aserbaidschan | GB | Vereinigtes Königreich | MC | Monaco | TD | Tschad |
| BA | Bosnien-Herzegowina | GE | Georgien | MD | Republik Moldau | TG | Togo |
| BB | Rarbados | GH | Ghana | MG | Madagaskar | TJ | Tadschikistan |
| BF. | Relgien | GN | Guinca | MK | Die ehemalige jugoslawische | TM | Turkmenistan |
| RF | Burkina Faso | GR | Gricchenland | | Republik Mazedonien | TR | Türkei |
| BG | Bulgarien | HU | Ungara | ML | Mali | TT | Trinidad und Tobago |
| BJ | Benin | IE | Irland | MN | Mongolei | UA | Ukraine |
| BR | Brasilien | IL | Israel | MR | Mauretanien | UG | Uganda |
| BY | Belares | IS | Island | MW | Malawi | US | Vereinigte Staaten von |
| CA | Kanada | IT | Italien | MX | Mexiko | | Amerika |
| CF | Zentralafrikanische Republik | JP | Japan | NE | Niger | UZ, | Usbekistan |
| CG | Kongo | KE | Kenia | NL | Niederlande | VN | Vietnam |
| CII | Schweiz | KG | Kirgisistan | NO | Norwegen | YU | Jugoslawien |
| CI | Côte d'Ivoire | KP | Demokratische Volksrepublik | NZ | Neuseeland | zw | Zimbabwe |
| CM | Kamerun | | Korca | PL | Polen | | |
| CN | China | KR | Republik Korea | PT | Portugal | | |
| CU | Kuba | KZ | Kasachstan | RO | Rumanien | | |
| CZ | Tschechische Republik | LC | St. Lucia | RU | Russische Föderation | | |
| DE | Deutschland | LI | Liechtenstein | SD | Sudan | | |
| DK | Dancmark | LK | Sri Lanka | SE | Schweden | | |
| EE | Estland | LR | 1.iberia | SG | Singapur | | |

Description

--1 -

5

10

5

15

20

25

30 .

35

Kontaktanordnung und Gegenkontaktmodul

15

25

30

35

40

45

Stand der Technik

kontaktiert werden.

Die Erfindung geht von einer Kontaktanordnung für ein auf einem kartenförmigen Träger angeordnetes, elektrisch kontaktierbares Modul mit einem Kontaktflächen umfassenden Kontaktfeld sowie einem Gegenkontaktmodul nach der Gattung der unabhängigen Patentansprüche aus.

Auf kartenförmigen Trägern angeordnete, elektrisch kontaktierbare Module sind in Form von sogenannten Chipkarten, beispielsweise als Telefon-, Eurocheque-, Krankenkassenkarten oder auch als sogenannte Key-Cards für Autoradios der Firma Blaupunkt-Werke GmbH, seit langem bekannt. Diese bestehen im wesentlichen aus mindestens einem in eine Kunststoffkarte vorgegebener Abmessungen eingebetteten Mikrochip, der als Speicher- und/oder Mikroprozessorchip ausgeführt sein kann. Bei Chipkarten gemäß der Norm ISO 7816-1 und folgende sind die Kontakte eines in die Karte eingebetteten Mikrochips mit an der Oberfläche der Karte angeordneten Kontaktflächen verbunden. Mittels in einem geeigneten Chipkartenleser vorgesehenen Gegenkontakten kann somit das in die Kunstoffkarte eingebettete Modul zum Auslesen seiner Informationen bzw.

Es sind zwischenzeitlich weitere, von der Norm ISO 7816-1 und folgende abweichende Chipkarten, beispielsweise in Form der

zum Informationsaustausch zwischen Modul und Chipkartenleser

50

10

15

sogenannten Multi-Media-Card (MMC) der Firma Siemens bekannt geworden. Diese unterscheiden sich von denen gemäß ISO 7816-1 und folgende durch ihre von der in ISO 7816-2 festgelegten Kontaktanordnung abweichende Anordnung der Kontaktflächen.

5

10

15

20

25

30

Es sind weiter Gegenkontaktmodule zur Verwendung in Chipkartenlesern bekannt, die aufgrund ihrer Anordnung der Gegenkontakte zur Auswertung von Chipkarten nach dem ISO 7816-Standard geeignet sind.

20

Vorteile der Erfindung

25

Es wird eine Kontaktanordnung für ein auf einem kartenförmigen Träger angeordnetes, elektrisch kontaktierbares Modul mit einem ersten Kontaktfeld (201, ..., 207) mit einer Mehrzahl von Kontaktflächen (201, ..., 207), von denen zumindest eine (205, ..., 207) außerhalb eines vorgegebenen Bereichs (150) liegt vorgeschlagen, die sich erfindungsgemäß dadurch auszeichnet, daß ein zweites Kontaktfeld (105, ..., 108) mit mindestens einer Kontaktfläche (105, ..., 108) innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) vorgesehen ist, und daß die außerhalb des vorgegebenen Bereichs angeordneten Kontaktflächen (205, ..., 207) des ersten Kontaktfeldes (201, ..., 207) jeweils mit Kontaktflächen (105, ..., 107) des zweiten Kontaktfeldes (105,

35

30

..., 108) elektrisch verbunden sind.

40

Die erfindungsgemäße Kontaktanordnung mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs hat den Vorteil, daß auch solche elektrisch kontaktierbaren Module, deren Kontaktanordnung von einer vorgegebenen Kontaktflächenanordnung abweicht, in einfacher Weise an die vorgegebene Kontaktflächenanordnung

50

- 3 -

anpaßbar ist. Damit sind auch solche Module von StandardAuswerteeinrichtungen, die auf die vorgegebene
Kontaktflächenanordnung abgestimmt sind, kontaktierbar.

5 Insbesondere ermöglicht die Erfindung beispielsweise die

Insbesondere ermöglicht die Erfindung beispielsweise die Kontaktierung und Auswertung von bzw. Kommunikation mit den genannten Multi-Media-Cards mittels eines für Chipkarten nach dem Standard ISO 7816-1 und folgende vorgesehenen Chipkartenlesers.

Weiterhin ermöglicht die Erfindung die Kontaktierung der genannten Multi-Media-Cards sowohl mit einem ISO 7816-Chipkartenleser, als auch mit einem für Multi-Media-Cards vorgesehenen Chipkartenleser, da die Erfindung die Anpassung der Kontaktflächen der MMC-Card an den ISO 7816-Standard bei Beibehaltung der MMC-Kontaktflächenanordnung zuläßt.

Ein erfindungsgemäßes Gegenkontaktmodul ist in vorteilhafter Weise zur Kontaktierung einer erfindungsgemäßen Kontaktanordnung durch eine entsprechende Anordnung seiner Gegenkontakte ausgebildet.

Ein solches Gegenkontaktmodul ist in einfacher Weise aus einem herkömmlichen Gegenkontaktmodul zur Kontaktierung von beispielsweise ISO-7816-Kontaktanordnungen durch Anreihung eines weiteren Gegenkontaktteilmoduls herstellbar. Eine vorteilhafte Ausbildung von Mitteln zur Kaskadierung der Gegenkontaktteilmodule stellen eine in eine Seitenwand des Gegenkontaktteilmoduls eingefräste schwalbenschwanzförmige Nut, sowie eine an eine entsprechend gegenüberliegende Seitenwand des anzureihenden weiteren Gegenkontaktteilmoduls angeformte schwalbenschwanzförmige Feder dar. Weitere vorteilhafte

55

50

15

20

25

30

35

40

45

10

15

20

25

5

10

15

20

25

30

35

Anreihungsmittel stellen an einer Seitenwand des Gegenkontaktteilmoduls, also beispielsweise eines ISO 7816-Gegenkontaktmoduls angeformte Paßstifte dar, die in Paßbohrungen in einer gegenüberliegende Seitenwand des anzureihenden Gegenkontaktteilmoduls eingreifen. Diese ermöglichen eine 5 präzise Ausrichtung der Oberflächen der Teilmodule, so daß diese miteinander fluchten und die Gegenkontakte in einer Ebene parallel zur Oberfläche liegen. Mindestens ein auf der Ober- und oder der Unterseite des Gegenkontaktteilmoduls angeordneter 10 Verriegelungshaken, der in mindestens eine entsprechende Ausnehmung in der Ober- und oder Unterseite eines angereihten weiteren Gegenkontaktteilmoduls eingreift, ermöglicht eine Fixierung und Stabilisierung eines aus Gegenkontaktteilmodulen aufgebauten Gegenkontaktmoduls und damit der Lage der 15 Kontaktreihen und der Kontaktabstände zueinander. Auf der Oberseite eines Gegenkontaktteilmoduls angeordnete Mittel zur verrastenden Montage von Gegenkontaktelementen, beispielsweise in Form von Rasthaken in Verbindung mit Rastnasen 20 ermöglichen eine leichte Nachrüstbarkeit einzelner Gegenkontaktelemente bei gleichzeitig sicherer und poitionsgenauer Fixierung eingesetzter Gegenkontaktelemente.

25 Zeichnungen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im folgenden näher erläutert.

30 Es zeigen

50

45

| 5 | | |
|-----------|----|---|
| | | Figur 1 das Kontaktfeld bzw. die Kontaktflächen einer Chipkarte gemäß ISO 7816-1 und folgende, |
| 10 | 5 | Figur 2 eine ISO 7816-Chipkarte mit typisch ausgebildetem Kontaktfeld am Beispiel einer Eurocheque-Karte, |
| 15 | | Figur 3 eine Multi-Media-Card mit einer Kontaktflächenanordnung, die an einem real existierenden Exemplar vermessen wurde, |
| 20 | 10 | Figur 4 eine Übereinanderprojektion der Kontaktflächen einer ISC 7816-Chipkarte und einer Multi-Media-Card, |
| 25 | 15 | Figur 5 eine erfindungsgemäße Kontaktanordnung, die sowohl dem ISO 7816-Standard, wie auch dem durch Messung ermittelten MMC-Standard gemäß Figur 3 genügt und somit sowohl mit einem MMC-Leser, wie auch einem ISO 7816-Chipkartenleser kontaktierbar ist, |
| 30 | 20 | Figur 6 ein Gegenkontaktmodul, das zum Einsatz in einem Chipkartenleser zur alternativen Auswertung von Chipkarten mit unterschiedlichen Kontaktfeldern geeignet ist. |
| 35 | | Figur 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines aus zwei Teilmodulen zusammengesetzten Gegenkontaktmoduls, |
| 40 | 25 | Figur 8 einen Schnitt durch ein Teilmodul des Gegenkontaktmoduls gemäß dem weiteren Ausführungsbeispiel, und |
| 45 | 30 | Figur 9 ein drittes Ausführungsbeispiel für ein Gegenkontaktmodul, das ebenfalls aus zwei Teilmodulen |

zusammensetzbar ist.

55

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

10

15

20

Chipkarten im Sinne der ISO-Norm 7816 gehören zur Gruppe der Identifikationskarten, wie sie in der Norm ISO 7810
"Identification Cards - Physical Characteristics" definiert sind. Diese Norm spezifiziert die physikalischen Eigenschaften von Identifikationskarten einschließlich der
Materialeigenschaften wie Flexibilität, Temperaturbeständigkeit und Abmessungen für drei verschiedene Größen von Karten (ID-1, ID-2 und ID-3). Die Basis für die Chipkartennormen ISO 7816-1 und folgende bildet die ID-1-Karte, wie sie heute vielfach als Karte für den Zahlungsverkehr, z. B. als Kredit- oder Eurochequekarte verbreitet ist.

25

30

Eine solche Chipkarte beinhaltet im Kartenkörper eine integrierte Schaltung die über Elemente zur Datenübertragung, zum Speichern von Daten und zur Verarbeitung von Daten verfügt. Die Datenübertragung kann dabei entweder über die Kontakte

20

30

5

10

15

an der Oberfläche der Karte erfolgen, oder aber kontaktlos durch elektromagnetische Felder.

35

Die wesentlichen Eigenschaften und Funktionen von Chipkarten sind in den ISO-Standards der Reihe 7816 festgelegt.

25 40

Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Chipkarte 100 gemäß ISO 7816 in der Draufsicht.

45

Diese verfügt über eine, bezogen auf die Einschubrichtung 110, vordere Kante 130 und eine, in der ISO 7816 als obere Kante bezeichnete, rechte Kante 120, wobei die Lage der Kontaktflächen 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 und 108, die auf der Oberseite

der Chipkarte von außen zugänglich angeordnet sind, in der ISO 7816-2 bezüglich der Kanten 120 und 130 angegeben wird.

Die ISO 7816-2 gibt für die Kontaktflächen 101 bis 108 Mindestabmessungen von 1,7 mm x 2,0 mm vor. Die in nachfolgender Tabelle angegebene Abstände 131 der Kontaktflächen 101 bis 108 von der Vorderkante sowie die Abstände 121 der Kontaktflächen von der Oberkante stellen Höchstmaße dar, die Abstände 132 von der Vorderkante und 122 von der Oberkante Mindestmaße.

| Kontakt- | Abstand 131 | Abstand 132 | Abstand 121 | Abstand 122 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| fläche | von | von | von rechter | von rechter |
| | Vorderkante | Vorderkante | Kante [mm], | Kante [mm], |
| | [mm], max. | [mm], min. | max. | min. |
| 101 | 10,25 | 12,25 | 19,23 | 20,93 |
| 102 | 10,25 | 12,25 | 21,77 | 23,47 |
| 103 | 10,25 | 12,25 | 24,31 | 26,01 |
| 104 | 10,25 | 12,25 | 26,85 | 28,55 |
| 105 | 17,87 | 19,87 | 19,23 | 20,93 |
| 106 | 17,87 | 19,87 | 21,77 | 23,47 |
| 107 | 17,87 | 19,87 | 24,31 | 26,01 |
| 108 | 17,87 | 19,87 | 26,85 | 28,55 |

Höchstmaße für die Kontaktflächen sind durch ISO 7816-2 nicht vorgegeben, jedoch muß sichergestellt sein, daß die Kontaktflächen 101 bis 108 voneinander elektrisch isoliert sind.

Wie ohne weiteres ersichtlich, ist durch die Maximalabstände 131 der Kontaktflächen 101 bis 104 und der Mindestabstände 132 der Kontaktflächen 105 bis 108 von der Vorderkante der Chipkarte, sowie der Maximalabstände 121 der Kontaktflächen 101 und 105 und der Mindestabstände 122 der Kontaktflächen 104 und 108 von der

Oberkante der Chipkarte 100 ein rechteckförmiger Bereich 150 von 9,62 mm x 9,32 mm definiert, den gemäß ISO 7816 die Kontaktflächen 101 bis 108 mindestens einnehmen müssen. Der Bereich 150 wird im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung auch als vorgegebener Bereich bezeichnet. Die ISO 7816-2 läßt zu, daß die Kontaktflächen über den vorgegebenen Bereich nach außen hinausragen.

Zwei benachbarte, gemäß ISO 7816-2 vorgegebene Kontaktreihen 101 bis 104 und 105 bis 108 weisen in Einschubrichtung 110 einen Mittenabstand 139 von 7,62 mm, der Mittenabstand 129 zweier benachbarter Kontaktflächen 101 und 102 quer zur Einschubrichtung 110 beträgt 2,54 mm.

Ein konkrektes Ausführungsbeispiel der oben beschriebenen ISO 7816-Chipkarte stellt die in Figur 2 dargestellte Eurocheque-Karte dar, deren Kontaktfeld 151, das sich aus den Kontakten 101 bis 108 zusammensetzt, eine Fläche von ungefähr 11,7 mm (153) in Einschubrichtung und ungefähr 10,5 mm (152) quer zur Einschubrichtung aufweist. Die Abstände 131 der Kontaktflächen 101 bis 104 zur Vorderkante und 121 der Kontaktflächen 101 und 105 zur Oberkante betragen ungefähr 9,0 mm und 18,5 mm.

Die äußeren Abmessungen der dargestellten Eurocheque-Karte im ID-1-Format, die auf ihrer Rückseite als zusätzliches Speichermedium einen Magnetstreifen 160 enthält, betragen in Einschubrichtung ungefähr 85,5 mm (111), quer dazu ungefähr 54,0 mm (112).

Eine von der Norm 7816 abweichende Chipkarte stellt die in Figur 3 dargestellte Multi-Media-Card 200, kurz MMC, der Firma Siemens dar. Wie bei einer Standardchipkarte ist der Chipträger mit dem

- 9 -

5

10

eigentlichen Chip als eine Einheit ausgebildet, an deren Oberfläche die Kontaktflächen zur Kontaktierung des Chips angeordnet sind. Der Chipträger, ist ebenfalls wie bei einer Standardchipkarte, in eine entsprechende Aussparung der Karte 200 so eingeklebt, daß die Oberfläche des Chipträgers mit der der MMC-Karte 200 bündig abschließt und die Kontaktflächen an der Oberseite der Karte liegen.

15

20

10

15

20

25

werden.

Diese weist äußere Abmessungen von ungefähr 24 mm (211) x 32 mm (212) auf, wobei die in der dargestellten Draufsicht linke obere Ecke mit 4,0 mm x 45° abgeschrägt ist. Das im folgenden als erstes Kontaktfeld bezeichnete Kontaktfeld der MMC-Karte ist in Form einer ersten Kontaktreihe mit Kontaktflächen 201, 202, 203, 204, 205, 206 und 207 ausgeführt die zur schmalen Vorderseite 230 der Chipkarte einen Abstand 231 von 1,0 mm aufweist. Die

25

Kontaktflächen 201 bis 207 selbst haben Abmessungen von 1,7 mm (221) x 3,5 mm (231) und haben untereinander quer zur Breitseite 220 der MMC-Karte einen Abstand von 0,625 mm.

30

35

Wie aus Figur 4, der Übereinanderprojektion der Kontaktfelder einer Chipkarte gemäß ISO 7816 und der MMC-Karte, ohne weiteres zu ersehen, liegen sowohl die Kontaktflächen 101 bis 108 der ISO 7816-Chipkarte, als auch die Kontaktflächen 201 bis 204 der MMC-Karte innerhalb der Abmessungen des vorgegebenen Bereichs 150. Zwar erfüllen die Kontakte 201 bis 204 der MMC-Karte nicht die Vorgaben der Norm ISO 7816-2, jedoch können diese durch geringfügige Verbreiterungen an ISO 7816-2-Standard angepaßt

40

45

30 Somit liegt eine Überlappung des ersten Kontaktfeldes 201 bis 207 der MMC-Karte und des zweiten Kontaktfeldes 101 bis 108 der

ISO 7816-Chipkarte im Bereich der Kontaktflächen 201 bis 204 der MMC-Karte und 101 bis 104 der ISO-Chipkarte vor.

Die weiteren Kontaktflächen 205 bis 207 der MMC-Karte liegen außerhalb des vorgegebenen Bereichs 150.

Um nun die Möglichkeit zu schaffen, eine MMC-Karte sowohl mit einem MMC-Kartenleser, als auch einem Chipkartenleser für Chipkarten nach dem ISO 7816-Standard auswerten zu können, wird vorgeschlagen, innerhalb des vorgegebenen Bereichs 150 auf der MMC-Karte eine der ersten Kontaktreihe 201 bis 207 benachbarte zweite Kontaktreihe 105 bis 108 derart anzuordnen, daß sowohl die Kontaktflächen 201 bis 204 der MMC-Karte durch geringfügige Verbreiterungen an den ISO 7816-Standard angepaßt werden können, als auch die Kontaktflächen 105 bis 108 der zweiten Kontaktreihe den Anforderungen des ISO 7816-Standards genügen.

Eine entsprechende erfindungsgemäße, beispielsweise auf einer MMC-Karte realisierte Kontaktanordnung zeigt Figur 5.

Die Kontaktanordnung der Figur 5 umfaßt ein erstes Kontaktfeld mit Kontakten 301 bis 304, die aus einer Überlagerung der Kontaktflächen 101 bis 104 gemäß ISO 7816-2 und 201 bis 204 der MMC-Karte hervorgehen, und die im Bereich des durch ISO 7816-2 vorgegebenen Bereichs 150 sowohl den Anforderungen der ISO 7816-2, als auch den Anforderungen an MMC-Karten-Kontaktflächen entsprechen. Weiterhin ist ein zweites Kontaktfeld mit Kontaktflächen 305 bis 308 vorgesehen, das ebenfalls den Anforderungen der ISO 7816-2 hinsichtlich ihrer Lage genügt. Die außerhalb des vorgegebenen Bereichs 150 liegenden Kontaktflächen 205, 206 und 207 der MMC-Karte sind unverändert übernommen (Kontaktflächen 315, 316 und 317) und ermöglichen somit

weiterhin die Auswertung der MMC-Karte mittels eines MMC-Kartenlesers. Zur gleichzeitigen Auswertbarkeit der solchermaßen modifizierten MMC-Karte mit einem ISO-Kartenleser sind die außerhalb des vorgegebenen Bereichs 150 liegenden Kontaktflächen 315 bis 317 über Leiterbahnen 311, 312, 313 mit den Kontaktflächen 305, 306, 307 oder 308 des zweiten Kontaktfeldes verbunden. Somit sind sämtliche Kontakte des MMC-Moduls über MMC- wie ISO 7816-2-kompatible Kontaktflächen kontaktierbar.

Die Leiterbahnen sind an der Oberfläche der Chipkarte 200 bzw. des Chipträgers entlang geführt.

Das oben beschriebene Ausführungsbeispiel bezieht sich auf eine modifizierte Kontaktanordnung für MMC-Module. Ebenso ist es aber auch denkbar, die in Figur 5 dargestellte und oben beschriebene Kontaktanordnung beispielsweise auf einer Chipkarte nach ISO 7816 vorzusehen. Damit ist auch eine ISO-7816-Chipkarte sowohl für ISO-7816-Chipkartenleser, als auch MMC-Kartenleser auswertbar.

Weiterhin ist die Erfindung auch nicht auf die Herstellung einer Kompatibilität zwischen dem ISO 7816-Standard und MMC beschränkt. Vielmehr ermöglicht die Erfindung durch geeignete Anordnung eines zweiten Kontaktfeldes innerhalb eines durch einen Standard, wie beispielsweise ISO 7816, vorgegebenen Bereichs eine Anpassung verschiedenartiger Kontaktanordnungen an den Standard. Eine Beschränkung ergibt sich dabei allenfalls durch unterschiedliche Kontaktanzahlen, also beispielsweise dann, wenn die anzupassende Kontaktanordnung mehr belegte Kontakte aufweist, als die standardgemäße Kontaktanordnung.

10

Figur 6 zeigt beispielhaft ein Gegenkontaktmodul 400 mit Gegenkontakten 401 bis 408 und 415 bis 417 vor dem Hintergrund einer erfindungsgemäßen Kontaktanordnung 300, die zur alternativen Auswertung mittels eines ISO 7816- bzw. eines MMC-Chipkartenlesers angepaßt ist.

15

Jeder Kontaktfläche 301 bis 308 des ISO 7816-Kontaktfeldes ist dabei ein eigener Gegenkontakt 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 und 408 des Gegenkontaktmoduls 400 zugeordnet. Darüber hinaus verfügt das Gegenkontaktmodul 400 auch über weitere Kontakte 415, 416 und 417, die den Kontaktflächen 315, 316 und 317 des MMC-Kontaktfeldes zugeordnet sind.

20

25

10

15

20

25

30

Hinsichtlich der Ausrichtung der Gegenkontakte zueinander gelten die gleichen Anforderungen, wie an die erfindungsgemäße Kontaktanordnung 300.

30

Die Gegenkontakte 401 bis 408 und 415 bis 417 sind in Form metallischer Blattfedern ausgeführt, die an ihren den Kontaktflächen zugewandten Unterseiten Kontaktperlen 410 zur Kontaktierung der Kontaktflächen 301 bis 308 und 315 bis 317 aufweisen.

35

Die Gegenkontakte sind in einem Träger, im vorliegenden Fall in einem rahmenförmigen Kunstoffträger 430 befestigt. Außerdem sind in dem Rahmen 430 Leiterbahnen verlegt, die eine elektrische Verbindung zwischen den Gegenkontakten und einem Anschlußstecker herstellen.

45

40

Das beschriebene Gegenkontaktmodul ist damit zum Einsatz in einem Chipkartenleser zur alternativen Auswertung von Chipkarten mit unterschiedlichen Kontaktfeldern, beispielsweise von ISO

10

7816-, ebenso wie MMC-Chipkarten geeignet. Durch eine entsprechende Anpassung der Anordnung der Gegenkontakte innerhalb des Gegenkontaktmoduls, sowie der Anzahl der im Modul enthaltenen Gegenkontakte ist eine Anpassung an weitere Kontaktfelder möglich.

15

20

25

30

5

10

15

20

Ein weiteres, vorteilhaftes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemåßen Gegenkontaktmoduls ist in den Figuren 7 und 8 dargestellt. Das Gegenkontaktmodul 400 besteht in diesem Fall aus aneinander anreihbaren Teilmodulen 450 und 460. Die Teilmodule 450 und 460 weisen im wesentlichen guaderförmige Körper mit einer Oberseite 451 und Seitenflächen 453, 454, 455 und 456 auf. Aus der Oberseite 451 des ersten Teilmoduls 450 ragen zwei Gegenkontaktreihen mit Gegenkontakten 401 bis 408 zur Kontaktierung der Kontaktflächen einer ISO-7816-Chipkarte hervor, deren Anordnung zueinander dazu den Vorgaben der ISO 7816 genügt. Die Gegenkontakte 401 bis 404 sind mit Lötanschlüssen 421, 422, 423, 424 verbunden, die aus der parallel zur ersten Gegenkontaktreihe 401 bis 404 stehenden Seitenwand 453 herausgeführt sind. Ebenso sind die Gegenkontakte 405 bis 408 der zweiten Gegenkontaktreihe 405 bis 408 mit einer zweiten Reihe in der Figur nicht dargestellter Lötanschlüsse verbunden, die aus der der ersten Seitenwand 453

35

40

25

45 30 Das zweite Teilmodul 460 weist, wie das erste Teilmodul 450, Gegenkontakte 415, 416 und 417 zur Kontaktierung der weiteren Kontaktflächen 205, 206 und 207 eines MMC-Moduls oder 315, 316 und 317 einer an das MMC-Format angepaßten Kontaktanordnung einer ISO-7816-Chipkarte auf. Diese sind ebenso, wie beim ersten Teilmodul, mit aus der ersten Seitenfläche 453 des

gegenüberliegenden zweiten Seitenwand 454 herausgeführt sind.

50

Gegenkontaktmodulkörpers herausgeführten Anschlüssen 425, 426 und 427 verbunden.

10

15

30

35

Eine dritte Seitenwand 455 und eine vierte Seitenwand 456 des quaderförmigen Gegenkontaktmodulkörpers weisen Mittel zur Aneinanderreihung von Gegenkontaktmodulen, beispielsweise der Ergänzung des ersten Gegenkontaktmoduls 450 durch eine zweites Gegenkontaktmodul 460 zur Bildung eines Gegenkontaktmoduls 400 zur Kontaktierung sowohl von ISO-7816-Chipkarten, als auch von MMC-Karten, auf. Diese sind beim vorliegenden

10 20

5

Ausführungsbeispiel in Form einer aus der vierten Seitenwand 456 des ersten Teilmoduls 450 herausgefrästen

25 15 schwalbenschwanzförmigen Nut 458 und einer an der dritten Seitenwand 455 des zweiten Teilmoduls 460 angeformten

schwalbenschwanzförmigen Feder 457 ausgeführt, so daß die beiden Teilmodule durch Einführen der schwalbenschwanzförmigen Feder 457 des zweiten Teilmoduls 460 in die schwalbenschwanzförmige

Nut 458 des ersten Teilmoduls 450 aneinander anreihbar sind. Zur Anreihung weiterer Teilmodule weist beim vorliegenden Ausfürhungsbeispiel das erste Teilmodul an seiner dritten

20

30

Seitenfläche eine weitere schwalbenschwanzförmige Feder 457, das zweite Teilmodul 460 an seiner vierten Seitenfläche 456 eine

weitere schwalbenschwanzförmige Nut 458 auf. Die Abmessungen der Teilmodulkörper, insbesondere die Lage der Gegenkontakte 401 bis 408 und 415 bis 417 relativ zur dritten und vierten

25 40

Seitenfläche, sind so dimensioniert, daß ein aus an die vierte Seitenfläche 456 des ersten Teilmoduls 450 angereihtes zweites Teilmodul 460 gebildetes Gegenkontaktmodul 400 zur Kontaktierung

45

sowohl von ISO-7816-Kontaktanordnungen, als auch von MMC-Kontaktanordnungen geeignet ist, insbesondere die durch die ISO 7816 und den MMC-Standard vorgegebenen Kontaktabstände

eingehalten werden.

- 15 -

5

Figur 8 zeigt einen Schnitt durch das erste Gegenkontaktteilmodul 450. Der Gegenkontakt 401 ist, wie die 10 übrigen Gegenkontakte 402 bis 408 und auch die Gegenkontakte 415 bis 417 des zweiten Teilmoduls 460, in Form eines federnd gelagerten Stifts ausgeführt. Die Spitze des Gegenkontakts 401 15 ist zur weitgehend verschleiß- und beschädigungsfreien Kontaktierung einer zugehörigen Kontaktfläche 101 oder 301 abgerundet, oder , wie im vorliegenden Fall, in Form einer 10 Halbkugel ausgeführt. Um den Schaft des stiftförmigen 20 Gegenkontakts 401 ist ein Kranz 431 angeformt, der in einer Nut 432 des Gegenkontaktmodulkörpers geführt ist. Die Anordnung aus Kranz 431 und Nut 432 ermöglicht eine Bewegung des Stifts in zur Moduloberseite 451 senkrechter Richtung und verhindert 25 15 gleichzeitig ein Herausfallen des Gegenkontaktstifts 401 aus dem Gegenkontaktmodul 450. Um eine sichere Kontaktierung der Kontaktfläche 101 bzw. 301 einer über dem Gegenkontaktmodul 450 befindlichen Chipkarte 100 zu gewährleisten, wird der 30 Gegenkontaktstift 401 durch eine metallische Spiralfeder 433 in 20 Richtung der Oberseite 451 des Gegenkontaktmoduls 450 gedrückt. Die maximale Auslenkung des Stifts 401 ist dabei durch die obere 35 Abdeckung der Nut 432 begrenzt. Das untere Widerlager der Spiralfeder 433 bildet der aus dem Gegenkontaktmodulkörper herausgeführte Lötanschluß 421. 25 40

In Figur 8 ist das Gegenkontaktmodul 450 beispielhaft als SMD-(surface mounted device) Bauteil zur Lötmontage auf der Oberfläche einer Leiterplatte 440 dargestellt. Prinzipiell sind selbstverständlich auch andere Bauformen, beispielsweise mit einem Steckanschluß 420 möglich.

50

45

30

- 16 -

Die Gegenkontaktanordnung zur Kontaktierung einer erfindungsgemäßen, einer ISO-7816- oder einer MMC-Kontaktanordnung ist auch in Form von bedarfsabhängig mit Gegenkontakten frei bestückbaren Kontakthalters realisierbar. Dieser könnte beispielsweise in Form des Körpers des Gegenkontaktmoduls 450 ausgeführt sein, der bedarfsabhängig mit Lötanschlüssen 421 bis 427 und Gegenkontakten 401 bis 408 und 415 bis 417 bestückbar ist.

Ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Gegenkontaktmoduls 400 zur Kontaktierung sowohl von ISO-7816-Chipkarten, als auch von MMC-Karten ist in Figur 9 dargestellt.

Das Gegenkontaktmodul besteht aus zwei quaderförmigen, aneinander angereihten Teilmodulen 450 und 460, die im wesentlichen gleich aufgebaut sind und sich lediglich in der Anzahl der Gegenkontakte 401 bis 408 und 415 bis 417, oder der auf dem Modulkörper anordenbaren Gegenkontakte unterscheiden.

Zur Aneinanderreihung der Teilmodule 450 und 460 weisen diese an ihrer dritten und vierten Seitenfläche, die zu den Kontaktreihen und den ersten und zweiten Seitenwänden 453 und 454 senkrecht stehen, Anreihungsmittel in Form von Bohrungen 461 an der dritten Seitenwand 453 und Paßstiften 462 an der vierten Seitenwand 454 auf. Die Paßstifte 462 bewirken in Verbindung mit den Paßbohrungen 461 zur Aufnahme der Paßstifte bei Aneinanderreihung der Teilmodule 450 und 460 deren gegenseitige Ausrichtung, so daß die Oberflächen 451 sowie die ersten und die zweiten Seitenflächen der Teilmodule 450 und 460 miteinander fluchten, also jeweils eine gemeinsame Fläche bilden. Weiter umfassen die Mittel zur Aneinanderreihung der Teilmodule Mittel

zur Verriegelung der kaskadierten Teilmodule 450 und 460

10

15

20

untereinander. Diese sind in Form jeweils eines auf der Oberseite 451 der Teilmodule 450 und 460 angeordneten Verriegelungshakens 465 ausgebildet, der den Körper des jeweiligen Teilmoduls in Richtung dessen dritter Seitenfläche 455 überragt, und der bei aneinandergereihten und senkrecht zur ersten und zweiten Seitenwand 453 und 454 zueinander ausgerichteten Teilmodulen in eine Ausnehmung 464 in der Oberfläche 451 des jeweils benachbarten Teilmoduls 460 einrastet. Auf diese Weise sind die beiden benachbarten Teilmodule 450 und 460 durch die Verriegelungsmittel 464 und 465 gegeneinander verriegelt. Die Abstände der Kontakte 415 und 404 zueinander sind somit festgelegt.

25

30

35

40

45

20

25

30

5

10

15

Die Teilmodule weisen an ihren Oberkanten entlang der ersten und der zweiten Seitenfläche 453 und 454 Aussparungen 469 zur Aufnahme von Gegenkontaktelementen 481 auf. Weiter sind auf der Oberseite der Teilmodule Mittel 467, 468 zur verrastenden Montage der Gegenkontaktelemente 481 angeordnet. Diese sind in Form von winkelförmigen Rasthaken 467 ausgebildet, wobei ein erster Schenkel 467a des Rasthakens, der im wesentlichen parallel zur Oberseite 451 des Teilmoduls 450, 460 angeordnet ist, das Gegenkontaktelement 481 in zur Oberfläche 451 des Teilmoduls senkrechter Richtung führt, während ein zweiter Schenkel 467b des Rasthakens 467 den ersten Schenkel 467a mit der Oberseite des Modulkörpers verbindet und eine seitliche Führung des Gegenkontaktelements 481 entlang der ersten und der zweiten Seitenfläche 453 und 454 des Teilmoduls bewirkt. Die Montagemittel umfassen weiter eine Rastnase 468, die unmittelbar neben dem Rasthaken 467 auf dessen offener Seite auf der Oberfläche 451 des Modulkörpers angeordnet ist. Diese bewirkt eine Führung des Gegenkontaktelements 481 in der dem zweiten

Schenkel 467b des Rasthakens 467 entgegengesetzter Richtung. Die

- 18 -

5

10

15

Rastnase ist entweder an der Unterseite des ersten Schenkels des Rasthakens 468, oder, wie beim vorliegenden Ausführungsbeispiel, auf der Oberfläche 451 des Modulkörpers angeordnet. Rasthaken 467 und Rastnase 468 bilden somit einen Kanal 470, in den ein Gegenkontaktelement 481 verrastend einsetzbar ist. Die Höhe der Rastnase ist dabei vorzugsweise gegenüber der durch die Dicke des Gegenkontaktelements 181 vorgegebene Höhe des zweiten Schenkels 467b des Rasthakens 467 gering, so daß durch leichtes Aufbiegen des Rasthakens 467 ein Gegenkontaktelement über die Rastnase hinweg in die Öffnung des Rasthakens einschiebbar ist. Gleichzeitig ist die Höhe der Rastnase 468 groß genug gewählt, so daß ein unbeabsichtigtes Herausgleiten des

20

5

10

15

20

30

Gegenkontaktelements 481 aus dem Rasthaken vermieden wird.

25

Die Gegenkontaktelemente 481 sind in Form von gebogenen metallischen Federstreifen aus einem elektrisch gut leitenden Material ausgeführt. Im Bereich der Kontaktflächen des zu kontaktierenden Moduls weisen sie eine halbkreisförmige Aufwölbung auf, die als Gegenkontakt 401 dient. Zum Rand des Modulkörpers 450 hin sind die Federstreifen nach unten, also zur Bodenfläche 452 des Modulkörpers gebogen und gehen dort in Anschlüsse 421, im vorliegenden Fall zur SMD-

35

30

Leiterplattenmontage, über.

401 ausgeübten Andruckkraft.

25 40

Der Modulkörper kann auch ohne die Rastmittel 467, 468 für die Gegenkontaktelemente 481 ausgeführt sein und dient dann beispielsweise lediglich als Positionierhilfe bei der Montage der Gegenkontaktelemente 481 gemäß den für die erfindungsgemäße Kontaktanordnung entsprechend geltenden Vorgaben und zur Unterstützung der Gegenkontaktelemente 481 entgegen einer durch eine auszuwertenden Chip- oder MMC-Karte auf die Gegenkontakte

50

Claims

- 19 -

Ansprüche

angeordnet ist, und

1. Kontaktanordnung für ein auf einem kartenförmigen Träger angeordnetes, elektrisch kontaktierbares Modul mit einem ersten Kontaktfeld (201, ..., 207) mit einer Mehrzahl von Kontaktflächen (201, ..., 207), von denen zumindest eine (205, ..., 207) außerhalb eines vorgegebenen Bereichs (150) liegt, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweites Kontaktfeld (105, ..., 108) mit mindestens einer Kontaktfläche (105, ..., 108) innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) vorgesehen ist, und daß die außerhalb des vorgegebenen Bereichs angeordneten Kontaktflächen (205, ..., 207) des ersten Kontaktfeldes (201, ..., 207) jeweils mit Kontaktflächen (105, ..., 107) des zweiten Kontaktfeldes (105, ..., 108) elektrisch verbunden sind.

2. Kontaktanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der vorgegebene Bereich (150) der nach ISO 7816-2 für die Kontaktflächen (101, ..., 108) des Kontaktfeldes vorgegebene Bereich ist.

3. Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
daß das erste Kontaktfeld (201, ..., 207) in Form einer ersten
Kontaktreihe mit einander benachbarten Kontaktflächen (201, ...,
207) ausgebildet ist, von dem eine Anzahl von Kontaktflächen
(201, ..., 204) innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150)

5

10

15

daß das zweite Kontaktfeld (105, ..., 108) in Form einer zweiten Kontaktreihe ausgebildet ist, die zur ersten Kontaktreihe (201, ..., 207) benachbart innerhalb des vorgegebenen Bereichs (150) angeordnet ist.

 Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Anspüche, dadurch gekennzeichnet,
 daß das Modul ein Prozessor- und/oder Speichermodul ist.

20

 Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
 daß das Modul ein MMC-Modul ist.

25

30

35

6. Gegenkontaktmodul (400) mit Gegenkontakten zur Kontaktierung eines auf einem kartenförmigen Träger angeordneten, elektrisch kontaktierbaren Moduls, gekennzeichnet durch eine Anordnung der Gegenkontakte (401,..., 408, 415,..., 417) zur Kontaktierung aller Kontakte der Kontaktanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche.

20

25

30

10

15

7. Gegenkontaktmodul (400) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß dieses aus Teilmodulen (450, 460) zusammensetzbar ist.

40

8. Gegenkontaktmodul (400) nach Anspruch 6 oder 7, gekennzeichnet durch Mittel (467, 468) zur verrastenden Montage mindestens eines einen Gegenkontakt (401) umfassenden Gegenkontaktelements (481).

45

9. Gegenkontaktmodul (400) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß jeder der Gegenkontakte (401, ...)

5

mit jeweils einem Lötanschluß (421, ...) zur Leiterplattenmontage versehen ist.

10

5

10

20

25

30

10. Gegenkontaktteilmodul (450) zur Bildung eines Gegenkontaktmoduls nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch Mittel (457, 458; 461, 462; 464, 465) zur Anreihung mindestens eines weiteren Gegenkontaktteilmoduls (460).

15

20

11. Gegenkontaktteilmodul (450) nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine Ausbildung der Anreihungsmittel in Form einer schwalbenschwanzförmigen Nut (458) an einer vierten Seitenwand (456) des anzureihenden weiteren Gegenkontaktteilmoduls (460) und eine zur schwalbenschwanzförmigen Nut (458) paßgenaue schwalbenschwanzförmige Feder (457) an einer dritten Seitenwand

25

15 (455) des Gegenkontaktteilmoduls (450).

30

durch Ausbildung der Anreihungsmittel in Form mindestens einer, vorzugsweise zweier, Paßbohrungen (461) in einer vierten Seitenwand (456) des anzureihenden weiteren Moduls (460) und an einer dritten Seitenwand (455) des Gegenkontaktteilmoduls (450) angeordnete Paßstifte (462) zum Eingriff in die Paßbohrungen (461).

12. Gegenkontaktteilmodul (450) nach Anspruch 10, gekennzeichnet

35

40

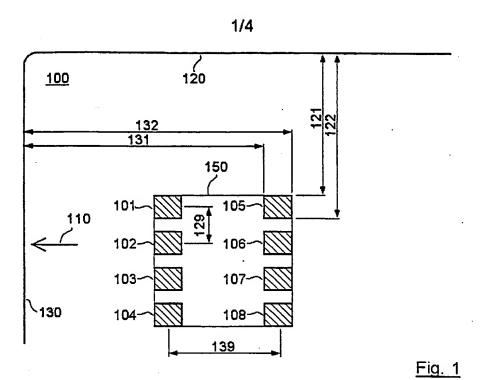
13. Gegenkontaktteilmodul (450) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, gekennzeichnet durch Mittel (464, 465) zur gegenseitigen Verriegelung aneinanderangereihter Gegenkontaktteilelemente (450, 460).

45

14. Gegenkontaktteilmodul (450) nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch eine Ausbildung der Verriegelungsmittel in Form eines auf der Oberseite (451) und/oder Unterseite des

- 22 -

Gegenkontaktteilmoduls (450) angeordneten Verriegelungshakens (465), der in eine Aussparung in der Oberseite (451) eines angereihten weiteren Gegenkontaktteilmoduls (460) eingreift.



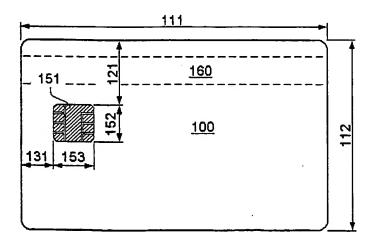


Fig. 2

2/4

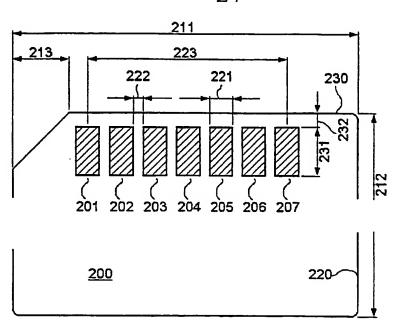
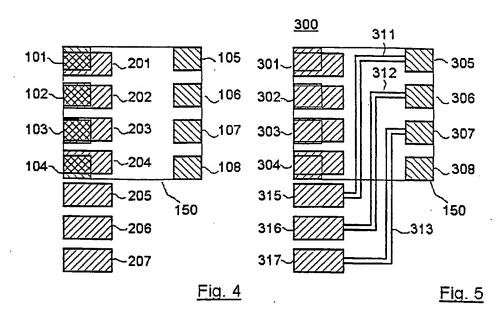
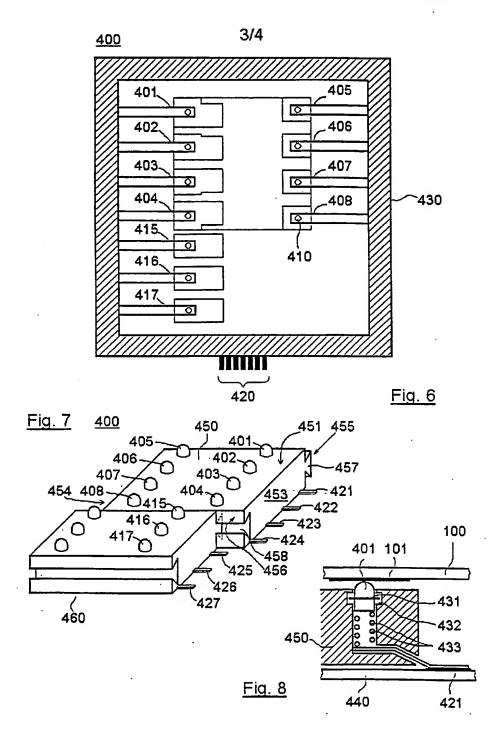
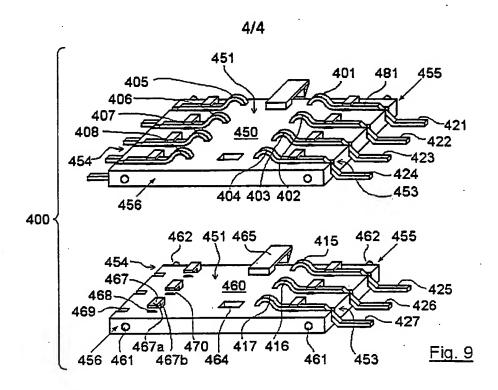


Fig. 3







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into Jonel Application No PCT/DE 00/01460

| A CHACCI | ECATION OF CHRISCT MATTER | | |
|--------------|---|--|---|
| IPC 7 | G06K19/077 G06K7/00 | | |
| According to | o International Patent Classification (IPC) or to both national clas | setfloation and IPC | |
| B. FÆLDS | SEARCHED | | Palevant to claim No. 1-4,6 1,6 1-4,6 1-4,6 Individual after the international filing data of not in conflict with the application but did the principle or theory underlying the uter relevance; the claimed invention read to involve an invention steed novel or cannot be contributed to be step when the document is taken alone uter relevance; the claimed invention read to involve an invention step when the principle or or more other such document is taken alone other ways to be such as invention as person at the contribution being obvious to a person stitled or of the same patent family the international search report |
| IPC 7 | G06K | | |
| Documental | g to Intermational Peters Classification (PC) or to both notional desertification and IPC BS ELARCHED 1 GOOK RICHARCHED 1 GOOK 1 | | |
| | | Classification system holiowed by classification symbols | |
| C. DOCUM | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of ti | he rolovant passages | Fielevant to cleim No. |
| A . | vol. 010, no. 254 (P-492), 30 August 1986 (1986-08-30) & JP 61 080482 A (HITACHI LTD) 24 April 1986 (1986-04-24) |) , | 1-4,6 |
| A | HENKELS) 28 May 1997 (1997-05- | -28) | 1,6 |
| A | 12 January 1990 (1990-01-12) | | 1-4,6 |
| Fur | ther documents are listed in the continuation of box C. | Patent family members are listed | I in annex. |
| * Special c | stegories of cited documents ; | | at al Alban data |
| "A" docum | nent dofining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance | cited to understand the principle or th | emational tung date the application but seary underlying the |
| "E" earlier | document but published on or after the International | "X" document of particular relevance; the | claimed invention |
| "L" docum | nent which may throw doubts on priority claim(s) or h is check to establish the cubilication date of another | involve an inventive step when the d "Y" document of particular relevance; the | ocument is taken alone claimed invention |
| *O* docum | nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means | document is combined with one or m ments, such combination being obvio | one other such docu- |
| later | then the priority date claimed | "&" document member of the same paters | |
| | e actual completion of the international season 21 September 2000 | | March report |
| | i malling address of the ISA | | |
| | Europeen Patent Office, P.B. 5616 Petentiaen 2 Nt 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, | Chiarizia S | |
| | Fax: (+31-70) 340-3016 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int total Application No PCT/DE 00/01460

| | tent document Lin search report | | Publication date | Patent family member(a) | Publication date |
|----|------------------------------------|---|---------------------|---|--|
| JP | 61080482 | A | 24-04-1986 | NONE | |
| EP | 0775964 | A | 28-05-1997 | DE 29518707 U JP 9198470 A US 6097605 A | 18-01-1996 31-07-1997 01-08-2000 |
| FR | 2634095 | A | 12-01-1990 | NONE | |

Form PCT/ISA/210 (patent family asses) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

trib. Sonalee Aldenzeichen PCT/DE 00/01460

| A KLASSIPURERUND DES AMMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G06K19/077 G06K7/00 | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Nach der Int | ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass | silikation und der IPK | | | | | |
| | | | | | | | |
| Recherchier IPK 7 | ter Mindestprüfstoff ((Classifikationssystem und Klassifikationssymbol G06K | •) | | | | | |
| | h der brennstonsten Patentissanifikation (IPK) oder nach der redonaten Klassifikation und der IPK IECHCENCHISTER GEREITE K 7 GORK Nerd der internationaten Patentissanifikation (PK) oder nach der nedonaten Klassifikation und der IPK IECHCENCHISTER GEREITE K 7 GORK Nerd der internationaten Patentistanifikation (PK) oder nach der nedonaten Klassifikation und der IPK Nerd der internationaten Recherche konsutierte elektrosische Datenbark (Nieme der Datenbark und erd. versenctote Buchbergriffe) I Data, IEM-TDB, INSPEC, EPO-Internal, PAJ ALS WESENTLICH ANGESENBORD (IMTERLAGEN PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 010, no. 254 (P-492), 30. August 1986 (1986-08-30) à JP 61 080482 A (HITACHI LTD), 24. April 1986 (1986-04-24) Zusammenf assung EP 0 775 964 A (STOCKO METALLMARENFAB HENKELS) 28. Mal 1997 (1997-05-28) Spalte 3, Zeille 25 - Zeille 44; Abbildung 4 FR 2 634 095 A (BULL CPB) 12. Januar 1990 (1990-01-12) Zusammenf assung; Abbildung 1 Webbreckburg, de den degenaten worden einer nech dem internationaten Armeldediction veröffentlicht worden ist veröffentlichtung nicht einer der Armeldediction veröffentlicht worden ist veröffentlichtung nicht einer der Armeldediction veröffentlicht worden ist veröffentlichtungen in Rechercherberbeite genermen veröffentlichten under nicht worden ist veröffentlichtungen in Rechercherbeite der Degenation veröffentlichten ver | | | | | | |
| | | | suchbogrifie) | | | | |
| C. ALS WE | ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | | | | | |
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angebe | der in Setracht kommenden Telle | Betr, Anspruch Nr. | | | | |
| A | vol. 010, no. 254 (P-492), 30. August 1986 (1986-08-30) & JP 61 080482 A (HITACHI LTD), 24. April 1986 (1986-04-24) | | 1-4,6 | | | | |
| A | HENKELS) 28. Mai 1997 (1997-05-28 | 1,6 | | | | | |
| A | 12. Januar 1990 (1990-01-12) | | 1-4,6 | | | | |
| West | iters Vertiffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen | X Siehe Anhang Patentfamille | | | | | |
| ** Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den sitgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsem enzuserhen ist *Elberes Dokument, des jedoch erst em oder nech dem internationalen Anmeldeddam veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldeddam veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldeddam veröffentlicht worden ist mehren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsbestum einer anderen im Rechercherbestricht genannten Veröffentlichung belegt werden ein Bechercherbestricht genannten Veröffentlichtung belegt werden ein die das des einem anderen beenoderen Benedung die besnepruchts Erf kann licht als eine einberfallchung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstallung oder andere Maßnahmen bezieht *Veröffentlichung die sein auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstallung oder andere Maßnahmen bezieht *Veröffentlichung die Ausstallung oder andere Maßnahmen bezieht *Veröffentlichung die Ausstallung oder andere Maßnahmen bezieht *Veröffentlichung die Ausstallung der seinen einer andere Maßnahmen bezieht *Veröffentlichung die Ausstallung der seine der seine der seine zu der seine mit der seine zu der sein | | | | | | | |
| | | | ocherche nberichts | | | | |
| | Postanschifft der Internationalen Recherchenbehörde | | | | | | |
| | NL - 2290 HV Fliswijk | Chiarizia, S | | | | | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 00/01460

| Angeben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehör im Recherchenbericht Datum der Ueröffentlichtung veröffentlichtung | | | | | | PCT/DE 00/01460 | | |
|--|----------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | Mitglied(er) der Patentiamilie | | e. | Datum der Veröffentlichung | |
| JP | 61080482 | A | 24-04-1986 | KEIN | E | | | |
| EP | 0775964 | A | 28-05-1997 | DE JP US | 29518 9198 6097 | 707 U 470 A 605 A | 31-07 | -1996 -1997 -2000 |
| FR | 2634095 | A | 12-01-1990 | KEIN | E | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ٠. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Formblet PCTASA/210 (Anhang Peterdamths)(Adl 1992)